國立台灣科技大學 精誠榮譽學院
應用科技學士學位學程
103 學年度 應修科目表

修業規定:

（一）學程教育目標：本學位學程之教育目標在培育具專精技術且有良好外語能力之電資技術、機械製造、建築營建、化工材料、生活設計之專業實務導向人才，提供本校具有優異技能學生精進本職學能，並提昇學生就業之競爭力。

（二）畢業條件：校訂共同必修+本學程規定學分數(詳課程規劃表)+自由選修≧136學分。

（三）課程規劃表

<table>
<tr><th>課程名稱</th><th>學分數</th><th>備註</th></tr>
<tr><td>職業倫理</td><td>0</td><td rowspan="9">專業必修共 12 學分</td></tr>
<tr><td>科技英文</td><td>3</td></tr>
<tr><td>實務專題</td><td>4</td></tr>
<tr><td>應用科技實務</td><td>2</td></tr>
<tr><td>專業實作(一)</td><td rowspan="4">至少選修一門
3 學分</td></tr>
<tr><td>專業實作(二)</td></tr>
<tr><td>專業實作(三)</td></tr>
<tr><td>專業實作(四)</td></tr>
<tr><td>電資技術(附表二)</td><td rowspan="5">依修讀組別選擇
該組課程至少 24 學分</td><td rowspan="14">專業選修共 38 學分，
含修讀組別課程至少 24 學分</td></tr>
<tr><td>機械製造(附表三)</td></tr>
<tr><td>建築營建(附表四)</td></tr>
<tr><td>化工材料(附表五)</td></tr>
<tr><td>生活設計(附表六)</td></tr>
<tr><td>專利檢索與分析實務</td><td>3</td></tr>
<tr><td>財務管理</td><td>3</td></tr>
<tr><td>科技管理概論</td><td>3</td></tr>
<tr><td>應用科技校外實習</td><td>9</td></tr>
<tr><td>應用科技海外實習</td><td>9</td></tr>
<tr><td>應用科技暑期技能校外實習</td><td>3</td></tr>
<tr><td>技能競賽專題(一)</td><td>2</td></tr>
<tr><td>技能競賽專題(二)</td><td>2</td></tr>
<tr><td>技能競賽專題(三)</td><td>2</td></tr>
<tr><td>技能競賽專題(四)</td><td>2</td></tr>
<tr><td>應用科技學位學程最低學分數</td><td></td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="3">備註：專業導師得視學生學習計畫，輔導學生是否修習「專業先修(附表一)」</td></tr>
</table>

附表一

專業先修				
電資技術組	機械製造組	建築營建組	化工材料組	生活設計組
計算機科學導論或計算機概論或資訊工程導論	工程數學	物理或建築數理	化學	物理或化學
微積分	物理	微積分或建築設計(一)	物理	微積分或生物
電子學	微積分	計算機概論或基礎電腦輔助設計(一)	微積分	計算機科學導論或計算機概論
數位邏輯或數位邏輯設計				

備註：

1. 專業導師得視學生學習計畫，輔導學生是否修習「專業先修」。
2. 可修「課名」或「課名（一）」，例如:微積分或微積分(一)。
3. 不得以「課名（二）」的課來抵「課名」或「課名（一）」的課。例如:不能以微積分(二)來抵微積分(一)。
4. 「課名」或「課名（一）」的課不得重覆修習。例如：已修過微積分不得再修微積分(一)。
5. 專業先修中每門課至少應有 3 學分。
6. 如以外校已修過相同的課申請抵免，須通過應科學程課程委員會的審查。

附表二

電資技術組（任選至少 24 學分）電子、電機、資訊					
基礎課程	學分數	進階課程	學分數	專業應用課程	學分數
工程數學(一)或微分方程	3	物件導向程式設計	3	可程式邏輯陣列設計實習	1
工程數學(二)	3	物件導向程式設計實習	1	次微米積體電路設計實習	1
信號與系統	3	計算機組織	3	作業系統	3
微算機原理及應用或微算機應用	3	控制系統	3	計算機網路	3
微算機原理及應用實習	1	控制系統實習	1	計算機網路概論	3
電子學(二) 或電子電路	3	通信系統實習	1	嵌入式系統設計實習	2
電子學實習(一) 或 電子學實習	1	通訊系統(一)或通信系統	3	程式語言或編輯器設計	3
電子電路實習 或 電子學實習(二)	1	通訊系統(二)	3	超大型積體電路設計導論	3
微算機概論	3	硬體描述語言	3	電力系統	3
微算機概論實習	1	資料結構	3	電力系統實習	1
電路學(一)	3	電力電子實習	1	電機控制	3
電路學(二)	3	電力電子學	3	電機控制實習	1
微算機應用實習	1	數位電子學	3	電機機械	3
數位邏輯設計實習	1	演算法	3	電機機械實習	1
線性代數	3	機率與統計	3	數位系統設計	3
線性系統	3	離散數學	3	數位信號處理實習	1
		電磁學	3	編譯器設計	3
		向量分析與複變	3	資料庫系統	3
		半導體物理與元件(一)	3		
		光電元件	3		
		軟體工程	3		

附表三

機械製造組（任選至少 24 學分）- 機械、電機					
基礎課程	學分數	進階課程	學分數	專業應用課程	學分數
工程材料(一)	3	冷凍空調工程	3	自動化光電元件檢測與實務	1
工程材料(二)	3	快速原型加工概論	3	控制系統實習	1
自動控制(一)	3	材料機械性質概論	3	電腦輔助設計概論	3
自動控制(二)	3	沖壓加工與沖模設計(一)	3	電腦輔助結構分析概論	3
自動控制專論	3	沖壓加工與沖模設計(二)	3	電腦輔助模具設計與分析	3
材料力學	3	表面處理技術	3	電腦輔助機電系統設計與實作	3
流體力學	3	非傳統加工	3	電腦輔助機構分析	3
微算機原理及應用	3	容差設計概論	3	電機控制實習	1
微算機原理及應用實習	1	控制系統	3	電機機械實習	1
熱力學	3	焊接工程技術	3	精密量測學實習	1
熱力學與應用	3	智慧化製造系統	3	數控工具機實習	1
熱傳學	3	塑膠射出成型模具設計應用	3	機械實習(一)－材料與製造領域	1
機動學	3	微電腦介面及應用	3	機械實習(二)－電子與自控領域	1
機械設計	3	電腦整合製造概論	3	機械實習(三)－熱流領域	1
機率與統計	3	電機控制	3	機械製造實習	1
靜力學	3	電機機械	3	鑄造焊接實習	1
電腦輔助製造概論	3	精密工程概論	3	五軸 NC 加工實習	1
動力學	3	精密量測學	3	五軸 NC 加工	3
		數位影像處理	3	製造學	3
		數值控制工具機	3		
		模具材料	3		
		模具概論	3		
		熱處理學與金相學	3		
		機電工程學	3		

附表四

建築營建組（任選**至少** 24 學分）-建築、營建					
基礎課程	學分數	進階課程	學分數	專業應用課程	學分數
土壤力學	3	C/VB 程式與應用	3	土木施工學(一)	3
土壤力學試驗	1	工程規劃與控制	3	工程契約與法律	3
工程材料	3	工程管理	3	工程經濟	3
工程靜力學	3	建築設計（三）	4	建築設計（七）	4
材料力學	3	建築設計（四）	4	建築設計（八）	4
建築圖學	3	建築設計（五）	4	數位建築模型	3
建築設計(二)	3	基礎工程	3	建築材料	3
基本設計(一)	3	混凝土品質控制	3	建築計畫	3
基本設計(二)	3	鋼筋混凝土設計	3	建築構造	3
混凝土試驗	1	鋼結構設計	3	結構行為（一）	3
結構學	3	建築設計（六）	4	結構行為（二）	3
靜力學	3	室內空間設計(二)	3	敷地計畫	3
營建工程概論	2	家具設計	3	環境控制系統（一）	3
室內空間設計(一)	3	室內空間計劃	3	環境控制系統（二）	3
基礎電腦輔助設計(二)	3	中國建築史	3	建築法規	3
設計素描(一)	1	西洋建築史	3		
設計素描(二)	1	近代建築史	3		

附表五

化工材料組（任選至少 24 學分）- 化工、材料					
基礎課程	學分數	進階課程	學分數	專業應用課程	學分數
工程數學(一)	3	工業電子學	3	工廠管理實務	3
化工熱力學	3	化工數學	3	功能性高分子材料	3
化學工程實習(一)	1	生物化學	3	印刷電路板及封裝技術	3
化學工程實習(二)	1				
化學技術實習(一)	1	生物技術	3	有機化合物的結構鑑定	3
化學技術實習(二)	1				
化學技術實習(三)	1				
化學技術實習(四)	1				
反應工程	3	材料力學	3	材料分析	3
有機化學	3	材料量子物理導論	3	物理冶金學及其應用	3
材料物理性質	3	材料微觀分析	3	界面化學	3
材料科學(一)	3	奈米化學	3	高分子化學	3
材料科學(二)	3	高分子加工	3	高分子半導體	3
材料實驗(一)	1	高分子薄膜工程	3	高分子材料合成與改質	3
材料實驗(二)	1				
材料實驗(三)	1				
材料熱力學	3	動力學	3	高分子物性	3
固態物理導論	3	陶瓷材料	3	統計在工程上之應用	3
物理化學	6	結晶與繞射導論	3	電子陶瓷	3
高分子導論	3	電子材料	3	電漿材料特論	3
單元操作與輸送現象（一）	3	電子構裝技術	3	複合材料	3
單元操作與輸送現象（二）	3	機電工程學	3	積體電路製造程序與設備	3
單元操作與輸送現象（三）	3	應用力學	3	應用電化學	3
程序設計	3	環境工程(一)	3	應用熱力學	3
儀器分析	3	環境工程(二)	3		
質能均衡	3	纖維材料與製程	3		

生活設計組（任選至少 24 學分）【104 年成立】					
基礎課程	學分數	進階課程	學分數	專業應用課程	學分數
創新與企業家精神講座	3	管理學	3	消費者行為	3
服務科學概論	3	人因工程學、人因工程、應用人因工程	2	服務業行銷	3
溝通與表達	2	人力資源管理	3	服務管理	3
創業與行銷	3	職場健康心理學	3	領導與溝通	3
行銷管理	3	進階日文(二)	1	服務設計	3
色彩學	3	商用英文	3	材料科學(一)	3
進階日文(一)	1	生物化學	3	複合材料	3
基本設計(一)	3	企業服務創新	3	軟物質科學	3
電腦輔助設計(一)	3	公司治理	3	魚菜共生與環境實務	3
創意生活設計	2	品牌設計實務	3	景觀設計	3
休閒活動概論	2	基本設計(二)	3	感性色彩設計	3
多媒體資訊系統導論	3	色彩心理學概論	3	生物化學導論	3
應用色彩心理學	3	人因在照明與色彩之應用	3	包裝設計(一)	3
生活中的化學	3	造型設計	3	環境控制系統(二)	3
風景園林規劃設計	3	環境控制系統(一)	3	基礎理財規劃實務	3
歷史文化與現代生活	2			苗圃學	3
色彩工程概論	3			感性色彩設計	3
色彩與照明概論	3				

103 學年度 應用科技學士學位學程 科目異動表

103 學年以前原科目名稱	學分數	103 學年新科目名稱	學分數	異動類別	修訂及重補修原則說明
		職業倫理	0	新增必修	
		應用科技實務	2	新增必修	
專業實習(一)	3	專業實作(一)	3	更改課名	在校生適用
專業實習(二)	3	專業實作(二)	3	更改課名	在校生適用
專業實習(三)	3	專業實作(三)	3	更改課名	在校生適用
專業實習(四)	3	專業實作(四)	3	更改課名	在校生適用
專利法	3	專利檢索與分析實務	3	更改科目	在校生適用
校外實習	9	應用科技校外實習	9	更改課名	在校生適用
海外實習	9	應用科技海外實習	9	更改課名	在校生適用
暑期實習	3	應用科技暑期技能校外實習	3	更改課名	在校生適用
技能競賽實作(一)	2	技能競賽專題(一)	2	更改課名	在校生適用
技能競賽實作(二)	2	技能競賽專題(二)	2	更改課名	在校生適用
技能競賽實作(三)	2	技能競賽專題(三)	2	更改課名	在校生適用
技能競賽實作(四)	2	技能競賽專題(四)	2	更改課名	在校生適用
計算機科學導論或計算機概論		計算機科學導論或計算機概論或資訊工程導論		新增科目	專業先修(電資技術組)在校生適用(參備註一)
線性代數或工程數學(二)				刪除科目	專業先修(電資技術組)在校生適用(參備註一)
化學				刪除科目	專業先修(建築營建組)在校生適用(參備註一)
		計算機概論或基礎電腦輔助設計(一)	3	新增科目	專業先修(建築營建組)在校生適用(參備註一)
物理		物理或建築數理	3	新增科目	專業先修(建築營建組)在校生適用(參備註一)
微積分		微積分或建築設計(一)	3	新增科目	專業先修(建築營建組)在校生適用(參備註一)
工程數學(一)	3	工程數學(一)或微分方程	3	新增科目	(電資技術組)在校生適用
計算機程式與應用	3			刪除科目	(電資技術組)在校生適用
計算機概論	3			刪除科目	(電資技術組)在校生適用
		微算機原理及應用或微算機應用	3	新增科目	(電資技術組)在校生適用
資訊工程導論	3			刪除科目	(電資技術組)在校生適用
電子學(一)	3			刪除科目	(電資技術組)在校生適用
電子學(二)	3	電子學(二)或電子電路	3	新增科目	(電資技術組)在校生適用

電子學實習(一)	1	電子學實習(一)或電子學實習	1	增加科目	(電資技術組)在校生適用
電子學實習(二)	1	電子學實習(二)或電子電路實習	1	增加科目	(電資技術組)在校生適用
		微算機概論	3	新增科目	(電資技術組)在校生適用
		微算機概論實習	1	新增科目	(電資技術組)在校生適用
		微算機應用實習	1	新增科目	(電資技術組)在校生適用
數位邏輯設計	3			刪除科目	(電資技術組)在校生適用
		數位電子學	3	新增科目	(電資技術組)在校生適用
		電磁學	3	新增科目	(電資技術組)在校生適用
		向量分析與複變	3	新增科目	(電資技術組)在校生適用
		半導體物理與元件(一)	3	新增科目	(電資技術組)在校生適用
		光電元件	3	新增科目	(電資技術組)在校生適用
		軟體工程	3	新增科目	(電資技術組)在校生適用
程式語言	3	程式語言或編輯器設計	3	新增科目	(電資技術組)在校生適用
		資料庫系統	3	新增科目	(電資技術組)在校生適用
工程數學(一)	3			刪除科目	(機械製造組)在校生適用
		五軸 NC 加工實習	1	新增科目	(機械製造組)在校生適用
		五軸 NC 加工	3	新增科目	(機械製造組)在校生適用
		製造學	3	新增科目	(機械製造組)在校生適用
		電腦輔助製造概論	3	新增科目	(機械製造組)在校生適用
		動力學	3	新增科目	(機械製造組)在校生適用
		基礎電腦輔助設計(二)	3	新增科目	(建築營建組)在校生適用
		建築設計(一)	3	刪除科目	(建築營建組)在校生適用
		建築圖學	3	新增科目	(建築營建組)在校生適用
		室內空間設計(一)	3	新增科目	(建築營建組)在校生適用
		設計素描(一)	1	新增科目	(建築營建組)在校生適用
		設計素描(二)	1	新增科目	(建築營建組)在校生適用
		建築設計(六)	4	新增科目	(建築營建組)在校生適用
		室內空間設計(二)	3	新增科目	(建築營建組)在校生適用
		家具設計	3	新增科目	(建築營建組)在校生適用
		室內空間計劃	3	新增科目	(建築營建組)在校生適用
		建築設計(七)	4	新增科目	(建築營建組)在校生適用
		建築設計(八)	4	新增科目	(建築營建組)在校生適用
		數位建築模型	3	新增科目	(建築營建組)在校生適用
		建築法規	3	新增科目	(建築營建組)在校生適用
備註：專業導師得視學生學習計畫，輔導學生是否修習「專業先修(附表一)」					